2-5179230-4 V AKTIV

Free Height

Interne TE-Nummer 2-5179230-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, .8 mm [. 031 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Signal,

Free Height

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen >

FH-Anschlussstecker: Leiterplatte-an-Leiterplatte, vertikal, 100, 0,8 mm



PCB-Steckverbindermontagetyp: Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal
Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 100

Raster: .8 mm [.031 in]

Alle FH-Anschlussstecker: Leiterplatte-an-Leiterplatte, vertikal, 100, 0,8 mm (22)

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	100
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	500 VAC
Isolierwiderstand	2 ΜΩ
Arbeitsspannung	100 VAC

Sonstige Eigenschaften

Satzverarbeitungselement-Material	Stahl
-----------------------------------	-------



Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
Kontaktmerkmale	
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	2 μm[78.74 μin]
Kontaktaufbau	Verbindungsmuffe
Flachkontaktbreite	.4 mm[.016 in]
Flachkontaktdicke	.2 mm[.008 in]
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Matt
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.2 μm[8 μin]
Kontakttyp	Flachstecker
Kontaktnennstrom (max.)	.5 A
Klemmenmerkmale	
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.2 mm[.008 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.25 mm[.01 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik	
Länge der Montageführungsfunktion	.5 mm[.02 in]
Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Fixiernaben
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale	
Steckeingangsposition	Oben
Raster	.8 mm[.031 in]
Gehäusematerial	Matt
Abmessungen	
Steckverbinderhöhe	6 mm[.236 in]



Stapelhöhe	6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm[.236 in][.394 in][.551 in][.709 in]
Verwendungsbedingungen	
Gehäusenenntemperatur	Hoch
Betriebstemperaturbereich	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
Betrieb/Anwendung	
Satzverarbeitungsfunktion	Hub- und Schwenkabdeckung
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
	.5 in
Verpackungsmenge	10
Verpackungs-Typ	Kasten, Rohr

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Signal, Free Height



maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile





Auch serienmäßig | Free Height



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen 0.8FH,P06H.5,100,08/Sn,TU,SC

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell



ENG_CVM_CVM_2-5179230-4_F.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-5179230-4_F.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_2-5179230-4_F.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu

Datenblätter/ Katalogseiten

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.8mm Free Height (FH) Connectors

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch